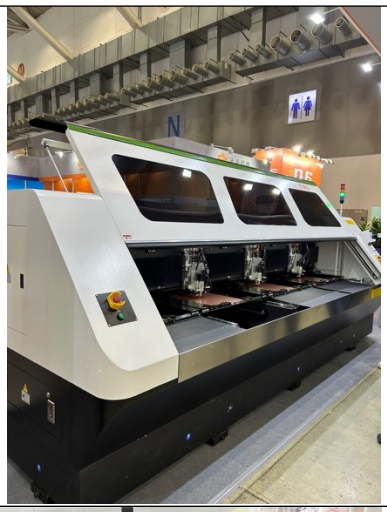
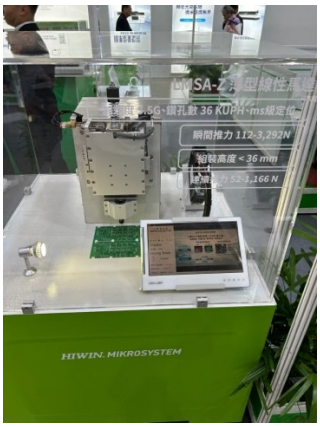
20261020- TPCA Show 2026－摘要

No.	公司	說明	照片
1	(4526) 東台	東台 PCB 鑽孔機整合自動換刀、板材上下料、刀具倉儲及物流調度，讓自主移動機器人接手原本仰賴人工的搬運工作。	
2	(3167) 大量	大量 TM4 內層銅量測機是目前公司最高階的量測設備，可針對每個孔量測內層銅深度，並提供 z 軸深度補償確保被鑽位置精準。	
3	(2049) 上銀/ 大銀微系統	N2 奈米定位補償系統，遇到翹曲的晶圓可自動補償解決檢測光源對焦問題，提升 wafer 利用率。	

本項研究報告僅提供本公司會員參酌，且純粹屬於研究性質，並不保證報告內容的完整性與精確性，亦完全無意影響客戶買賣股票的任何投資決定。報告中的各項意見與預測，是得自於本公司信任為可靠的來源，受到特定的判斷日期之時效性限制，若嗣後有任何變動，本公司不做預告，也不會主動更新。投資人做任何決策時，必須自行謹慎評估相關風險，並就投資的結果自行負責。本研究報告的著作權為華南投顧所有，嚴禁抄襲、引用、對外傳送或轉載。

本資料之內容，本公司已力求其正確性，惟純屬研究性質，投資人應審慎考量投資風險，本公司不負任何法律責任。本圖文非經同意請勿轉載，版權所有，翻印必究。

4	(2049) 上銀/ 大銀微系統	晶圓檢測載台利用底部中空設計，讓晶圓得以兩面同時檢測，免除頂部檢測完需翻面再檢的動作。	
5	(2049) 上銀/ 大銀微系統	大銀微系統 LMSA-Z 線性馬達解決方案，具備高動態響應與低安裝高度特性，搭配高精度線性馬達平台，有效降低高速加工誤差，提升微孔加工品質與設備長期穩定性。	
6	(1597) 直得	直得高精密定位線性馬達模組特色在於中空旋轉軸整合真空管路，搭配零背隙直驅技術，可應用於半導體檢測等精密領域。	

本項研究報告僅提供本公司會員參酌，且純粹屬於研究性質，並不保證報告內容的完整性與精確性，亦完全無意影響客戶買賣股票的任何投資決定。報告中的各項意見與預測，是得自於本公司信任為可靠的來源，受到特定的判斷日期之時效性限制，若嗣後有任何變動，本公司不做預告，也不會主動更新。投資人做任何決策時，必須自行謹慎評估相關風險，並就投資的結果自行負責。本研究報告的著作權為華南投顧所有，嚴禁抄襲、引用、對外傳送或轉載。

本資料之內容，本公司已力求其正確性，惟純屬研究性質，投資人應審慎考量投資風險，本公司不負任何法律責任。本圖文非經同意請勿轉載，版權所有，翻印必究。

7	(1597) 直得	直得 UF Series 線性馬達模組支援高密度多頭並列配置，並整合力感測器，有效提升半導體晶片取放密度。	

本項研究報告僅提供本公司會員參酌，且純粹屬於研究性質，並不保證報告內容的完整性與精確性，亦完全無意影響客戶買賣股票的任何投資決定。報告中的各項意見與預測，是得自於本公司信任為可靠的來源，受到特定的判斷日期之時效性限制，若嗣後有任何變動，本公司不做預告，也不會主動更新。投資人做任何決策時，必須自行謹慎評估相關風險，並就投資的結果自行負責。本研究報告的著作權為華南投顧所有，嚴禁抄襲、引用、對外傳送或轉載。

本資料之內容，本公司已力求其正確性，惟純屬研究性質，投資人應審慎考量投資風險，本公司不負任何法律責任。本圖文非經同意請勿轉載，版權所有，翻印必究。